



勢流科技

partner

SIEMENS

Digital Industries Software

2024.11

Flotherm2410更新內容



Ian



CAE Engineer



ian@flotrend.com.tw



前言

• Question:

- PCB匯入Flotherm求解後無法視覺化的看出PCB熱設計問題。
- Flotherm在Material Map功能可以解析更細節的材料K值卻無法在畫面呈現。
- EROM建立後會導出由EROMface建構出的IC，且分析資訊只有溫度。

• Solution:

- 新增PCB後處理功能。
- 在Material Map上的視覺化呈現功能。
- EROM後處理新增表面熱通量資訊。

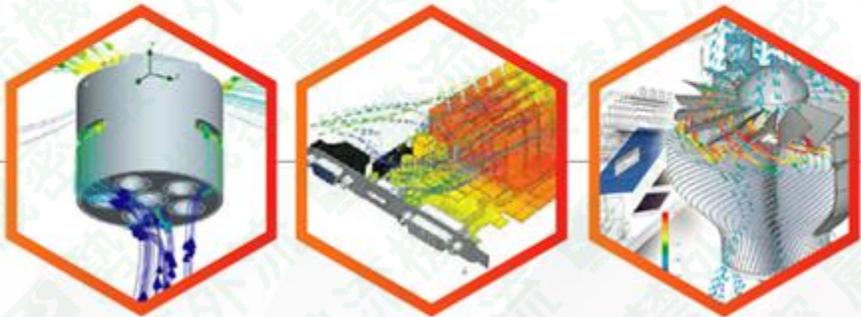
• Benefit:

- 幫助使用者在PCB熱設計、材料K值視覺化，提升便利性。
- EROM新增熱通量資訊，實現IC結構保密但資訊共享的完整度。





PCB後處理





勢流科技

Software
Partner
Service

PLATINUM

SIEMENS

欲知詳情，請加入勢流會員 即可每月收到會員電子報

會員電子報請至客戶專區→會員專屬月刊 觀看完整內容





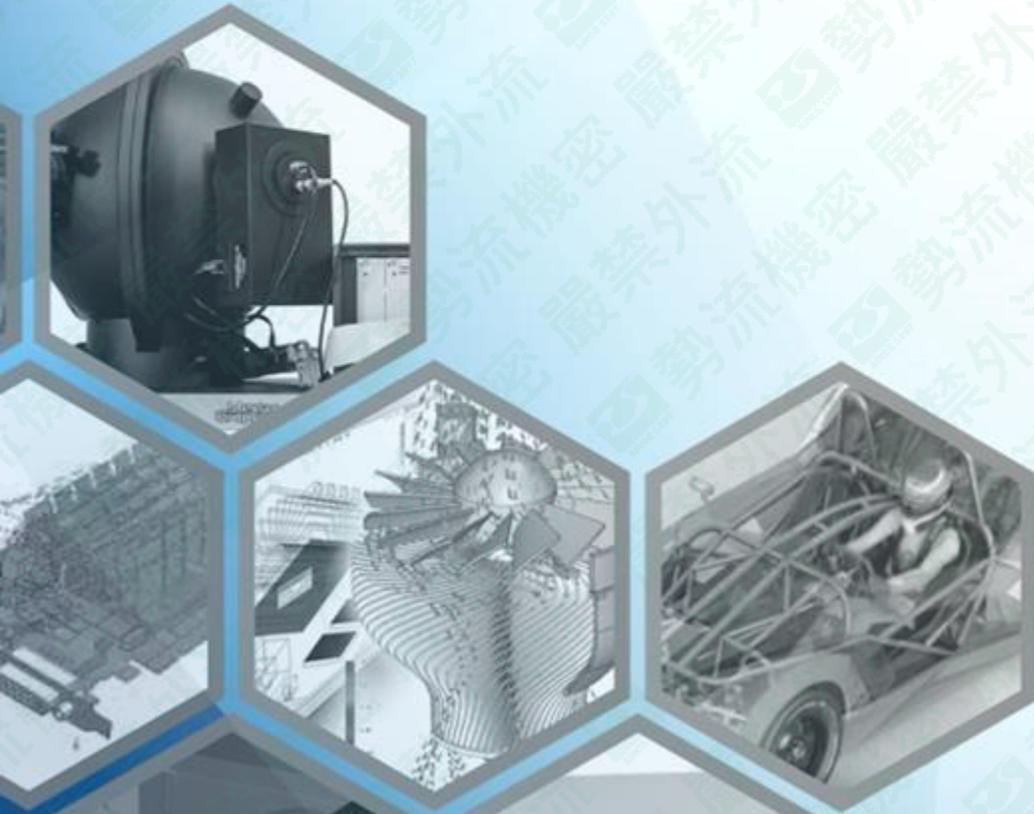
勢流科技

partner

SIEMENS

Digital Industries Software

Thank you for your attention.



-  Ian
-  Ian@flotrend.com.tw
-  02-27266269 Ext : 128
-  CAE Engineer
-  台北市信義區忠孝東路五段550號13樓

